# TEMPERATURE FUSE ASSEMBLY AND INSTALLING METHOD OF TEMPERATURE FUSE TO APPARATUS

Patent Number:

JP2001035333

**BEST AVAILABLE COPY** 

Publication date:

2001-02-09

Inventor(s):

KAWANISHI TOSHIAKI

Applicant(s):

**UCHIHASHI ESTEC CO LTD** 

Requested Patent: JP2001035333

Application Number: JP19990210010 19990726

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01H37/76; H01M2/34

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate fluctuations in the temperature sensing operational characteristic of an installed temperature fuse by constituting a temperature fuse assembly through pulling out lead conductors from a thin body part, enclosing a low melting point fusible alloy and a platelike holder, having a fitting hole or a recess part of the thin body part and being used to be positioned on the temperature fuse installing surface of an apparatus.

SOLUTION: In a thin temperature fuse 1, the tip parts of axial type belt-like lead conductors 12, 12 are fixed on a plastic base film by an adhesive and fusion, and a plate-like holder 2 has a fitting hole 21 for adjusting the whole contour or a part of the contour to a specific position with respect to an apparatus outer surface. A thin body part 10 of the temperature fuse is fitted to the fitting hole 21 of the plate-like holder 2, and the whole contour of the plate-like holder 2 is adjusted to the whole contour of a temperature fuse installing surface 3 of an apparatus, to be fixed to the temperature fuse installing surface 3 to eliminate fluctuations in a temperature-sensing operational characteristics of the temperature fuse caused by positional dislocation.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出辦公別番号 特開2001-35333 (P2001-35333A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(51) Int.Cl.

機別配分

FI

デーマコート"(参考)

HO1H 37/76 HO1M 2/34

HO1H 37/76

K 5G502

H01M 2/34

A 5H022

## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出願器号

特顯平11-210010

(71) 出額人 000225337

内積エステック株式会社

(22)出頭日

平成11年7月26日(1999.7.26)

大阪府大阪市中央区島之内1丁目!1番28号

(72)発明者 川西 俊朝

大阪市中央区島之内 1 丁目11 番28号 内播

エステック株式会社内

(74)代理人 100097308

弁理士 松月 美勝

Fターム(参考) 50502 AA02 BA10 BB13 CC03 CC48

FF08

5H022 B803 CC04 CC05 CC10 CC12

KK01

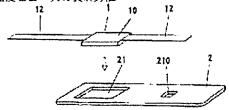
(54) 【発明の名称】 温度ヒューズアセンブリー及び機器への温度ヒューズの装着方法

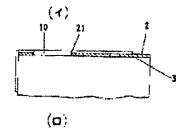
(57) 【要約】

【課題】 薄型温度ヒューズを鍛器の温度ヒューズ装装面 に高い位置精度で装著し得て装著温度ヒュースの感温作 動特性のばらつきを確実に排除できる温度ヒュースアセ

ンブリーを提供する。

【解決手段】低融点可溶合金片内蔵 の液型本体部 10か らりード導体12,12が引出された温度ヒューズ1 と、前記簿型本体部10の勘合用孔21または窪み部を 備え機器の温度ヒューズ装着面3に対する位置決めとし で使用されるフレート状ホルダー2とから成る。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1】低融点可溶合金片内蔵 の薄型本体部からリード導体が引出された温度ヒューズと、前記薄型本体部の勘合用孔または空み部を備え機器の温度ヒューズ装表面に対する位置決め用に使用されるブレート状ホルダーとから成ることを特徴とする温度ヒューズアセンブリ

(請求項 2) 折り返しにより飲合用孔または窪み部を押さえる耳部がブレート状ホルダーに設けられている請求項 1記載の温度ヒューズアセンブリー。

【請求項 3】請求項 1または2記載の温度ヒューズアセンブリーを組み立てたのち、該組立て温度ヒューズアセンブリーのブレート状ホルダーを機器に固定することを特徴とする機器への温度ヒューズの装着方法。

【請求項 4】請求項 1または2記載の温度ヒューズアセンブリーを組み立てたのち、二次電池の突出端子側端面にブレート状ホルダーを合わせて固定することを特徴とする機器への温度ヒューズの装着方法。

[請求項 5] 二次電池の端面の外郭とケース内郭とが等しくされたケース収容二次電池において、請求項 1または2記載の温度ヒューズアセンブリーを組み立てたのち、二次電池の突出端子側においてケース内にブレート状ホルダーを嵌め合わせて固定することを特徴とする機器への温度ヒューズの装着方法。

【請求項 6】請求項 1または2記載の温度ヒューズアセンブリーを組み立てる前に、プレート状ホルダーを機器の温度ヒューズ装着面に合わせて固定し、而るのち、固定プレート状ホルダーの嵌合用孔または建み部に温度ヒューズの連型本体部を嵌合することを特徴とする機器への温度ヒューズの装着方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は薄型温度ヒューズを機器、例えば優れた位置特度で二次電池に装着できるようにした温度ヒューズアセンブリー及びその温度ヒューズの装着方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近来、電子・電気機器の小型化に伴いその機器に装着して使用するプロテクターやセンサーにおいても小型化が図られ、特に機器の所定面に密接状態で装着し機器の発熱で作動させる温度ヒューズにおいては、その面装者のために達型化が要求されている。図2の(イ)及び図2の(イ)は、公知の薄型温度ヒューズにを示している。図2の(イ)に示す薄型温度ヒューズにおいなイブの帯状リード導体12,12の溶金片13にアクキレ、ボリード等体先端部間に低融点可溶合金片13にフラックス14を接続し、この低融点可溶合金片13にフラックス14を塗布し、ブラスチックカバーフィルム 15の周辺をベー

スフィルム 11にヒートシール等により固塞してフラックス途布低融点可溶合金片を封止してある。

【0003】また、図2の(ロ)に示す薄型温度ヒューズにおいては、アクシャルタイプの帯状リード導体12,12の先端部をプラスチックペースフィルム11の裏面側から表面側に表出させると共に同ペースフィルム11に固着し、表出させた帯状リード導体先端部間に低融点可溶合金片13を接続し、この低融点可溶合金片13にフラックス14を途布し、プラスチックカバーフィルム15の周辺をペースフィルム11にヒートシール等により固着してフラックス途布低融点可溶合金片を封止してある。

【0004】ところで、携帯式電子・電気機等の電源として使用されている二次電池、特にリチウム イオン二次電池においては、内蔵 エネルギーが高く異常発熱する畏れがあるので、 薄型温度ヒューズを二次電池の所定の面に密接状態で装着し、異常発熱時に温度ヒューズを作動させて二次電池を負荷回路から遮断することが提案されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、薄型温度ヒューズの本体の寸法(通常、3mm×8mm)に対して角形二次電池の温度ヒューズ装着面の面積が相当に大きく、薄型温度ヒューズを所定の装着位置にずれなく配設し得ずに装着温度ヒューズの感温作動特性にかなりのばらつきが生じている。

【0006】本発明の目的は、薄型温度ヒューズを機器の温度ヒューズ装等面に高い位置構度で装着し得て装等温度ヒューズの感温作動特性のばらつきを確実に排除できる温度ヒューズアセンブリーを提供することにある。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーは、低融点可溶合金片内或の薄型本体部からリード導体が引出された温度ヒューズと、前記薄型本体部の動合用孔または塗み部を備え機器の温度ヒューズ装着面に対する位置決めとして使用されるブレートボルダーとから成ることを特徴とする構成であり、折り返しにより篏合用孔または塗み部を押さえる耳部をブレートボホルダーに設けることができる。

【〇〇〇8】本発明に係る機器への温度ヒューズの装着方法は、温度ヒューズアセンブリーを組立て、組立てた温度ヒューズギモンブリーを機器の温度ヒューズ装着面に合わせて固定することを特徴とする構成であり、機器が二次電池の場合、温度ヒューズアセンブリーを組み立ったのち、二次電池の突出端子側端面にプレート状ホルダーを合わせて固定することができる。

【0009】本発明に係る機器への温度ヒューズの他の 装着方法は、前記温度ヒューズアセンブリーの組立で前 に、プレート状ホルダーを機器の温度ヒューズ装善面に 合わせて固定し、而るのち、固定プレート状ホルダーの 低合用孔または空み部に温度ヒューズの薄型本体部を嵌合することを特徴とする構成であり、機器が二次電池の場合、温度ヒューズアセンブリーのブレート状ホルダーを討記突出端子側端面に合わせて固定したのち、固定ブレート状ホルダーの嵌合用孔または空み部に温度ヒューズの薄型本体部を嵌合することができる。 【0010】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。図1は本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの一例を示している。図1の

(イ) において、1は薄型温度ヒューズを示し、図2の (イ) に示すように、ブラスチックペースフィルム 11 上にアクシャルタイプの帯状リード導体12,12の先 端部を接着剤や融差により固まし、帯状リード導体先端 部間に低融点可溶合金片13を接続し、この低融点可溶 合金片 13 にフラックス 14 を塗布し、プラスチックカ バーフィルム 15の周辺をペースフィルム 11にヒート シール、超音波溶着または接着剤等により固着してフラ ックス塗布低融点可溶合金片を封止 したもの (10は温 度ヒューズ本体)、または、図2の(口)に示すよう に、アクシャルタイプの帯状リード導体12,12の先 端部をプラスチックペースフィルム 11の裏 面側から表 面側に絞り出し等により表出させると共にリード導体 1 2を同べてスフィルム 11に接着剤や融着により固着 し、表出させた帯状リード導体先端部間に低融点可溶合 金片 1 3を接続し、この低融点可溶合金片 1 3にフラッ クス14を塗布し、プラスチックカバーフィルム 15の 周辺をベースフィルム 11にヒートシール、超音波溶差 または接着刺等等により固着してフラックス途布低融点 可溶合金片を封止したものを使用できる。

【0011】図1の(イ)において、2はプレート状ホルダーを示し、機器外面の全外部または外部の一部にプレート状ホルダーの全外部または外部の一部を合わせることにより機器外面に対して一定の位置に位置決めするために使用され、温度ヒューズの連型本体部10を篏合するための孔21を備えている。

【0012】図1の(ロ)は、ブレート状ホルダー2の外郭を機器の温度ヒューズ装表面3の外郭に一致させた場合の本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの使用状態を示し、温度ヒューズアセンブリーを組み立てたのち(ブレート状ホルダー2の篏合用1、21に温度ヒューズの連型本体部10を機器の温度ヒューズ装表面3の全外郭に会りなびレート状ホルダー2を温度ヒューズ装着面3に接着到等により固定してある。

【0013】上記図1の(ロ)の使用形態では、ブレート状ホルダー 2側を機器の温度ヒューズ装着面3に接触させているが、図3に示すように、温度ヒューズ1側を機器の温度ヒューズ装着面に接触させることもできる。図3において、2はブレート状ホルダーを、10は温度

ヒューズ本体を、12は帯状リード媒体をそれぞれ示している。

【0014】上記図1の(ロ)の使用形態とは逆に、温度ヒューズアセンブリーを組み立てる前に、プレート状ホルダーの全外部を機器の温度ヒューズ装著面の全外部に合わせて接着剤等により固定し、而るのち、固定プレート状ホルダーの嵌合用孔に温度ヒューズの薄型本体を嵌合することもできる。

【0015】図4はブレート状ホルダー2の一部2aの外部を機器に対する位置決めに利用した場合の本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの使用状態を示し、温度ヒューズアセンブリーを組み立てたのち(ブレート状ホルダー2の篏合用孔21に温度ヒューズの薄型本体部10を篏合したのち)、ブレート状ホルダー2の一端26機器の一の面3に合わせて接着剤等により固定してある。この場合も、温度ヒューズ側を機器の温度ヒューズ装着面に接触させることもできる。

【0016】図4に示した使用形態とは逆に、温度ヒューズアセンブリーを組み立てる前にプレート状ホルダーの一端部を機器の一の面に合わせて接着刹等により固定し、而るのち、プレート状ホルダーの嵌合用孔に温度ヒューズの楽型本体部を嵌合することもできる。

【0017】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーによれば、ブレート状ホルダーを機器に対して機器の外面の特定の外部とプレート状ホルダーの外部とを一定の位置で配置できるから、その一定の位置を正規の温度ヒューズ装着位置とするらにプレート状ホルダーの外部及び飲合用孔の位置を設定しておくことにより、温度ヒューズ本体を機器の正とい温度ヒューズ装着位置に実質的にずれなく装着できる。従って、温度ヒューズ本体の位置ずれに起因する。これである。これである。

【〇〇18】上記プレート状ホルダーには、絶縁体であってある程度の創性を有するものであれば適宜のものを使用でき、プラスチックシートが好適である。上記プレート状ホルダーの篏合用孔の深さは、温度ヒューズの選型本体を篏合固定できるものであればよく、プレート状ホルダーの厚みは温度ヒューズの選型本体の厚みにほぼ等しくすることが好ましい。

【0019】上記 ブレート状ホルダー 2の孔 21 に温度 ヒューズ本体 10 を篏合したのちは、図5 に示すように 温度ヒューズ本体の脱出防止のために粘着テープ 4 や収 縮チューブで温度 ヒューズ本体を留止することが好まし い。

【0020】また、図6の(イ)に示すようにブレート 状ホルダー2に耳部22を一体に設けておき、図6の (ロ)に示すようにこの耳部22を折り返し、嵌合した 温度ヒューズ本体10を耳部22で押さえ、図6の (ハ)に示すように、耳部を粘着テーブ4や収縮チュー **プまたは技事制により固善することもできる。この場** 合、ブレート状ホルダーがブラスチック製の場合、耳部 の固帯を熱溶器や超音波溶器により行うことも可能であ

【ロロ21】上記耳部に代え、ブレート状ホルダーとは 別体のブレート片(ブラスチック製、セラミックス製、 金属製)を用い、前記嵌合した温度ヒューズ本体 1 0を このプレート片で押さえ、このフレート片をプレート状 ホルダーに粘着テープや収縮チューブまたは接着剤によ り固定することもできる。この場合、ブレート片または フレート状ホルダーの少なくとも一方がフラスチック製 の場合、プレート片の固定を熱溶着や超音波溶差により 行うことも可能である。

【0022】上記プレート片に代え、前記嵌合した温度 ヒューズ本体10を両面から挟持するU型、または表表 2枚型のものを使用することもできる。上記の耳部やブ レート片やU型、または表表 2枚型片は温度ヒューズ本 体10を補強し低融点可溶合金片の曲引張り破断の防止 に役立っている。

【0023】上記プレート状ホルダーの依合用孔に代 え、嵌合用窪み部を設けることもできる。

【0024】本発明に係る機器への温度ヒューズの装着 方法は、二次電池への温度ヒューズの装着に使用するこ ともできる。この場合、二次電池への温度ヒューズの装 **着面を、突出端子側端面とすることが好ましい。特に、** ケース内に密接状態で収容された二次電池(例えば、角 形リチウム イオン二次電池) の場合、当該二次電池の突 出端子側端面の外郭とケースの内郭とが実質上同じであ るので、図7に示すように、ケース5に温度セューズア センブリー Aのフレート状ホルター 2 を嵌め込めば、ブ レート状ホルダー2を二次電池の突出端子側端面3に合 わせて固定できる。図7において、5は二次電池、51 は突出端子、210はブレート状ホルダー2に開けた小 孔であ り、帯状リード導体12と突出端子51とを小孔 210を通して溶接してある。

【ロロ25】また、温度ヒュースアセンブリーを狙立て たのち、ブレート状ホルダーを二次電池の突出端子側端 面に接着到等により固定し、而るのち、温度ヒュース装 **老二次電池をケース内に収容することもできる。** 

#### [0026]

[発明の効果] 本発明においては、機器の温度ヒューズ 装書面に対して温度ヒューズ本体部が平面的に小さくて 温度ヒューズ単独では温度ヒューズ本体を温度ヒューズ 装着面の所定の正しい位置にずれなく位置させることが 困難であ ることを勘案し、位置決め用のブレート状ホル ダーに一定位置の嵌合用孔または控み部に温度ヒューズ 本体を嵌合して温度ヒューズアセンブリーに し、 ブレー ト状ホルダーの機器への一定の位置での装書で温度ヒュ - ズ本体を機器の温度ヒューズ装着面の正しい位置に確 実に位置させるようにしているから、小型・薄型の温度 ヒューズ本体でも高い特度で正しい位置に配置でき、破 **苇温度ヒューズを感温特性のばらつきを排除して良好に** 作動させることができる.

#### [図面の簡単な説明]

【図1】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの一例 とその使用状態を示す図面である。

【図2】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーにおい て使用する温度ヒューズの異なる例を示す図面である。 【図3】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの上記 とは別の使用状態を示す図面である。

【図4】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの上記 とは別の使用状態を示す図面である。

【図5】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの上記 とは別の例を示す図面である。

【図 5】 請求項 2に係る温度ヒューズアセンブリーの一 例を示す図面である。

【図7】本発明に係る温度ヒューズアセンブリーの上記 とは別の使用状態を示す図面である。

#### [符号の説明]

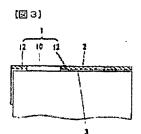
7	温度 ピュース
10	<b>建型本体部</b>
12	リード導体
e	プレート状ホルク

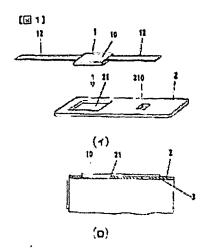
フレート状ホルダー 低合用孔

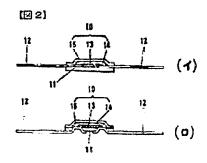
2 1 3

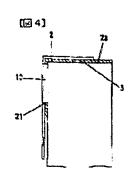
機器の温度ヒュース装着面

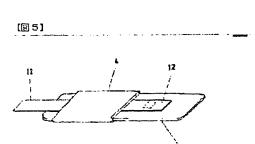
二次電池 Б ケース

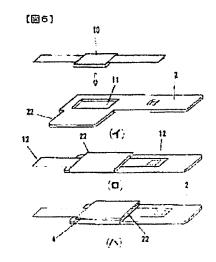


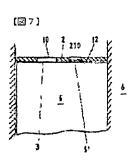












# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

□ BLACK BORDERS □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES □ FADED TEXT OR DRAWING □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING □ SKEWED/SLANTED IMAGES □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS □ GRAY SCALE DOCUMENTS □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
<ul> <li>□ FADED TEXT OR DRAWING</li> <li>□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING</li> <li>□ SKEWED/SLANTED IMAGES</li> <li>□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS</li> <li>□ GRAY SCALE DOCUMENTS</li> <li>□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT</li> </ul>	BLACK BORDERS	
<ul> <li>□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING</li> <li>□ SKEWED/SLANTED IMAGES</li> <li>□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS</li> <li>□ GRAY SCALE DOCUMENTS</li> <li>□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT</li> </ul>	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
_	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
DEFERENCE(S) OF EXHIBIT(S) SURMITTED ARE POOR OHALITY	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
Careful (3) Submit ted are 1 our Qualit 1	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.